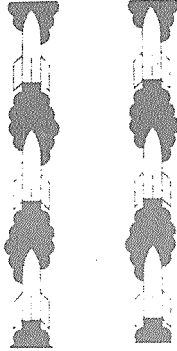


電子工業日誌

- 9.1 : 工振庁, 국내 단체규격에 대해서도 공인 마크를 부여키로.
- 9.2 : 政府, 임금 상승·원貨 절상 등에 따른 민간의 해외투자를 활성화시키기 위해 정부차원의 투자 보장협정 및 2중과세 방지 협정 체결을 적극 추진중.
- 9.4 : 貿公, 中国國際商会山東商会와 연내에 5명 내외로 구성되는 무역사무소를 상호 개설키로.
- 9.6 : 科技院, 電子波 차폐용 금속 섬유 개발.
- 9.6 : 科技處, 국내 중·대형 컴퓨터 시장이 급속히 확대되고 있는 가운데 미국 IBM 社의 시장점유율이 크게 떨어져 지금까지 IBM 제품 일변도의 컴퓨터 구매 패턴이 다변화되고 있다고.
- 9.7 : 科技處, 91년까지 16M 및 64M DRAM과 행정전산망용 주컴퓨터의 개발 및 2~3개의 신물질 창출은 물론 유전자재 조합기술 등 생명공학 핵심기술을 실용화하기로.
- 9.8 : 貿公, 동구국가중 가장 폐쇄적인 불가리아와의 무역사무소 개설을 추진중.
- 9.10 : 商工部, 정부와 15개 대기업들이 공동으로 출자하는 자동화 시스템 공동연구소를 연내 설립 예정.
- 9.13 : 産技振協, 기업들의 기술도입이 급증하고 있으나 도입기술을 미처 소화하지 못해 비싼 기술료만 지불하고 성과를 못내는 경우가 많다고 지적.
- 9.13 : 商工部, 내년부터 오는 93년까지 5년동안 반도체·통신기기·신소재 등 7개 첨단산업에 총 6조 7,000여억원을 집중 투자할 예



〈1988. 9. 1 ~ 9. 30〉

정.

- 9.13 : 商工部, 올해 2차 국산개발대상 369개 품목을 고시하는 한편 각종 세제·금융지원을 계속 확대키로.
- 9.14 : 臺灣政府, 지난 2/4분기중 대만의 실질성장률은 당초 예상치인 6.11%보다 높은 6.67%를 기록했다고 발표.
- 9.14 : 貿公, 미국·캐나다·EC 등 對韓 무역적자국은 물론 흑자국인 일본·호주 등도 수량 규제·가격 규제 및 행정 규제 등 직·간접적인 방법을 동원, 무역장벽을 높이고 있다고.
- 9.15 : 遞信部, 정보통신분야의 기술개발을 촉진하기 위해 특별지원기금을 조성, 운영키로.
- 9.18 : 貿協, 중국遼寧省 국제투자신탁공사와 遼寧省의 省都인 瀋陽

市에 해외지부를 설치키로 합의.

- 9.20 : 遞信部, 교환시설의 全電子化 및 전송시설의 디지털化 등 통신망 고도화 사업을 적극 추진하여 ISDN 기반을 갖춰 나가기로.
- 9.21 : 特許庁, 세계지적소유권기구(WIPO)는 내년 5월 美 워싱턴에서 반도체 칩 보호를 위한 국제조약을 체결키로 했다고.
- 9.21 : 美 商務省, 美·日 반도체 협정이 올해안에 일부 수정될 전망이다.
- 9.21 : 商工部, 산업기술의 개발을 촉진하기 위해 반도체 장비·고속 퍼스컴 등 129개 공업기반기술 개발과제를 선정, 이를 개발하는 업체에 대해 자금 등 각종 지원을 해 주기로.
- 9.23 : 商工部, 자동화 및 시스템 공동연구소를 설립, 자동화 기술의 자체 개발을 촉진키로.
- 9.28 : 遞信部, 오는 90년말까지 1,200여종에 달하는 국내 통신기자재에 대해 형식승인제도를 적용키로.
- 9.29 : 日本 通産省, 반도체의 세대교체가 급속히 진행되면서 일본 반도체 업계의 256K DRAM 감산 추세가 두드러지고 있다고.
- 9.29 : 日本 NTT社, ISDN용 패킷교환장치를 개발, 일본 전국에 개설을 시작했다.
- 9.29 : 商工部, 수입금융 수혜대상 확대·외국인에 대한 수입제한 완화 등 다각적인 대책을 수립, 추진키로.
- 9.30 : 工振庁, 모기업의 품질관리검사를 거쳐 등급공장으로 지정된 중소기업업체가 크게 늘어나고 있다고.